一般社団法人 ディー・アイ・エー・ジャパン
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町 2-3-11 日本橋ライフサイエンスビルディング 6 階
TEL: 03-6214-0574, E-mail: Japan@DIAglobal.org

【 ランチョンセミナー募集要項 Luncheon Seminar Application Guidelines 】

1. 名称： 第 14 回 DIA クリニカルオペレーション＆モニタリング・ワークショップ
   Event: The 14th DIA Clinical Operations & Monitoring Workshop in Japan

2. 期間： 2026 年 7 月 9 日(木)～10 日(金)
   Date: July 9-10, 2026
   （予想参加者数：150～250/ Expected number of participants: 150-250）

3. 会場： 日本橋ライフサイエンスハブ 8F
   Venue: Nihonbashi Life Science Hub 8F

4. ランチョンセミナー ： 40 分 × 2 枠 ※時間は変更の可能性がございます
   7 月 9 日（木） ①11:45-12:25
   7 月 10 日（金） ②12:30-13:10
   Luncheon Seminar: 40-minute seminar 2 slots ※Schedule is subject to change
   Thursday, July 9th ①11:45 pm -12:25 pm
   Friday, July 10th ②12:30 pm -13:10 pm

4. 参加者情報： ランチョンセミナーの参加者情報を、各スポンサー企業にご提供します。
   Details of attendees participating in the luncheon seminar will be shared with the sponsoring companies.

5. スポンサー費用： 1 枠 275,000 円（税込）に加え、参加者のお弁当代の実費をご負担いただきます。
   展示ブースでも出展される場合、合わせて 440,000 円（税込）になります。
   Fee: JPY 275,000 (including 10% consumption tax). If you exhibit with a booth, the total cost will be JPY 440,000 (tax included).
   The sponsoring company will cover the costs of attendees' lunch box fees.

6. スポンサー企業概要：
   スポンサー企業の簡単な紹介文および連絡先を、事前に参加者にメールで案内いたします。
   下記の要領にて、貴社の概要を **6 月 30 日（火）** までに DIA Japan（japan@DIAglobal.org）までお送りいただきますようお願い申し上げます。
   スポンサー企業名 （英語ならびに日本語の両方）、紹介文 （日本語で 220 字、もしくは英語で 100 ワード以内）、ご連絡先 （ご担当者名、E メールアドレス、電話番号を半角英数字にてご記載ください）

   Sponsor's Profile: A brief introduction (up to 100 words in English or 220 characters in Japanese) and contact information (company name, email address, phone number) of sponsoring companies will be included in the pre-event email sent to registrants. Profiles should be sent to the DIA Japan office via e-mail (japan@DIAglobal.org) by **Tuesday, June 30th** .

その他不明な点等ありましたら、DIA Japan までご相談ください。
japan@DIAglobal.org (cc:hideo.susa@diaglobal.org)
Should you have any questions, please contact to the DIA Japan Office.